

中国西安国际科学技术产业博览会

科博函〔2020〕30号

关于邀请参加第15届中国西安国际科学技术 产业博览会暨硬科技产业博览会的函

六安市人民政府：

为深入贯彻习近平总书记关于强国战略重要论述和来陕视察重要讲话精神，紧抓“一带一路”发展契机，以发展硬科技为突破口，加快推进以科技创新为核心的全面创新，促进科技资源统筹和高新技术成果转化，走科技引领未来的创新发展之路。由西安市人民政府联合陕西省科学技术厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省国有资产监督管理委员会等8家厅局单位共同主办的“第15届中国西安国际科学技术产业博览会及硬科技产业博览会”（简称：西安科博会）将于2020年11月6-8日在西安国际会展中心举办。

西安科博会自2005年创办以来，得到了国家科技部、国务院西部开发办及中西部各省、市政府的大力支持，展会规模不断扩大，社会影响力与日俱增，已成为中西部最具代表性的科技成果展示窗口和专业性的技术交流平台。本届西安科博会以“创新驱动发展·科技引领未来”为主题，设2大展馆，展览面积32000平方米，内容涵盖军工电子、航天航空、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、智能制造、人工智能、5G技术、大数据、生物医药、现代金融、现代农业等领域。展会通过展览展示、

高峰论坛、技术研讨、商务考察等形式打造专业科技交流平台。

再次感谢贵市多年来对西安科博会的关注和支持，为多层次多渠道促进两地在科技领域的合作，为两地的科技发展做出更大贡献，大会组委会谨代表西安市人民政府诚挚邀请贵市组织参加西安科博会，通过展览展示、宣传推介贵地特色科技资源、优势科技产业、优秀科技企业及科技研发成果，加强政企、行业单位间的交流与合作，并邀请贵市领导莅临古城西安，出席大会相关活动。

参展参会详情请安排一名联络员，与大会组委会对接商榷。特此函达，盼复。

附件：西安科博会总结册

中国西安国际科学技术产业博览会组委会

2020年9月4日



(联系人：鲁松 电话：029-87655221 18691527331)